

令和8年度

京都実装技術研究会 オープニングセミナー

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、令和8年度の会員募集に先立ち、参加費無料のオープニングセミナーを以下のとおり開催します。

- ◇ 開催日時 令和8年5月15日（金） 13:00 ~ 17:00
- ◇ 開催方式 会場/Web参加 併用（講師は会場でのご講演です）
- ◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）
- ◇ 内容

「世界の半導体市況と日本のあるべき姿 ~AIデータセンタと半導体不足の今後~」

講師：グロスバーグ合同会社 代表 大山 聡 様

半導体市場は空前の成長を遂げているが、需要はデータセンタ向け、それもAI関連に集中しており、最先端ロジックと最先端メモリだけが不足状態となっている。特にDRAM不足は異常な状態で、これがいつまで続くのか、2027年以降はどうなるのか、ここでは市況の現状分析と今後の見通しについて予測を行う。また半導体産業は、今では多くの国や地域が「重要産業」と位置付け戦略的に支援を行っているが、この状況についても解説を行う。

※講習後は懇親会も開催します（会費は研究会より補助します）

- ◇ 定員 会場：40名 Web：40名
- ◇ 参加費 無料
- ◇ 申込締切 令和8年5月13日（水）まで
※懇親会にご参加される場合は5月7日（木）までにお申し込みください。
- ◇ 申込方法 当センターホームページからお申込みいただけます。
（ <https://www.kptc.jp/kenkyukai/260515jisso/> ）
※E-mail 又はFAXでもお申込みいただけます。
- ◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
（京都実装技術研究会事務局）
TEL 075-315-8634 FAX 075-315-9497
E-mail jisso@kptc.jp

令和8年度 京都実装技術研究会 オープニングセミナー申込書

会社名					
所在地					
連絡担当者	所属・役職				
	氏名				
	E-mail				
	電話番号				
	参加方法	<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web <input type="checkbox"/> 連絡のみ担当（本人は不参加）			
	懇親会	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加			
参加者	所属・役職	氏名	E-mail <small>※個別連絡も希望する場合は記入</small>	参加方法	懇親会
				<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
				<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
				<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
				<input type="checkbox"/> 会場 <input type="checkbox"/> Web	<input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加

※懇親会へのご参加を希望される場合は5/7（木）までにお申込みください。

（期限後にご連絡いただいた場合は、会場手配の都合上、参加をお断りする場合があります。）

※申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、原則1事業所1接続でお願いします。多人数で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 発熱等の症状がある方は、ご来場をお控えください。